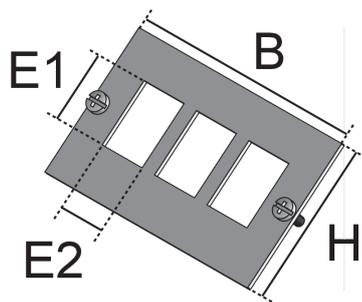


## UDEP AMP

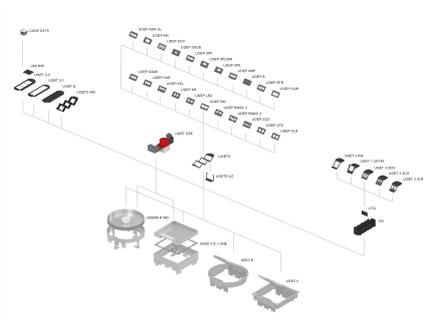
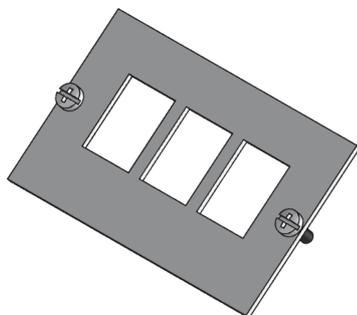
Einbauplatine, Datentechnik



Bei den Bauelementen UDEP AMP handelt es sich um Einbauplatten aus dem Sortiment der Unterflursysteme. Die Platten werden in Datengeräteträger eingeschraubt und dienen dort zur Aufnahme von maximal 3 AMP Corning-Datenjacks FutureCom™ S1200 module Kat.7A von TE Connectivity oder den TERA® 4-Pair Outlets von Sieman. Die Einbauplatten sind aus einseitig schwarz beschichtetem Aluminium gefertigt und können mit dem Einbaumaß E1 von 19.3 mm und E2 von 14.6 mm erworben werden.

Artikel	Typ	H	B	Datenjacks	E1	E2	Farbe	G
UDEP-AMP 3	Einbauplatine,	46 mm	75 mm	3	19.3 mm	14.6 mm	Schwarz	0.014 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

UGETD

